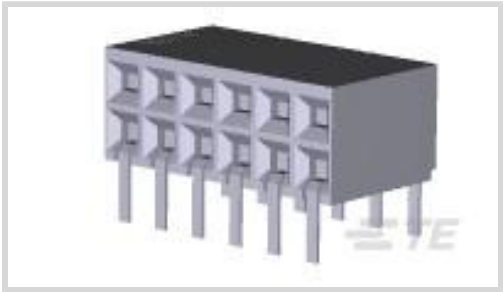




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 水平, 直角

连接器系统: 板对板

位数: 12

行数: 2

产品特性

产品类型特性

施加的压力	标准, 高
PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

可堆叠	是
PCB 安装方向	水平, 直角
位数	12
行数	2

电气特征

工作电压	333 VAC
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

接触件特性



端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 7.62 μm
端子形状和构造	短点
端子保护类型	闭合入口壳体
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	2 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.69 mm[.027 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
端接柱体和尾部长度的	2.92 mm[.115 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

接合入口位置	侧
外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm, 7.87 mm[.31 in]
堆叠高度	8.13 mm[.32 in]
PCB 厚度（建议）	1.4 – 2.4 mm[.055 – .094 in]
连接器高度	6.05 mm[.238 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]



操作/应用

焊接工艺特性	板支座
电路应用	Signal

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	37
封装方法	Box, Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5-146261-6
12 MODII HDR DRST B/A .100CL LF

TE 产品编号 5-146257-6
12 MODII HDR DRST B/A .100CL L

TE 产品编号 87215-3
12 MODII HDR DRST UNSHRD .100

TE 产品编号 86479-4
12 MODII HDR DRRA UNSHRD .100

TE 产品编号 87227-6
12 MODII HDR DRST UNSHRD .100

TE 产品编号 87230-6
12 MODII HDR DRRA UNSHRD .100

TE 产品编号 5-146130-5
12 MODII HDR DRST SFMNT B/A LF

该系列中的其他产品 | **Modu 连接器系统**

PCB 板端连接器及母端(814)

板对板接头和插座(814)

板对板跳线和分路(5)

连接器硬件(4)

客户还购买了

TE 产品编号282836-2
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 2P.

TE 产品编号4-1825059-1
ADF08ST04=DIP SWT,FLUSH,SMT-GW

TE 产品编号1-2176400-5
3540 3R9 1%

TE 产品编号1761681-9
IDC LOW PRO HDR 26P VERT HT BLACK

TE 产品编号7-1879208-0
CPF 0402 7K5 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号282836-3
TERMI-BLOK PCB MOUNT 90 3P.

TE 产品编号6-1879417-1
CPF0603 511K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2309411-3
DDR4 SODIMM 260P 8.0H STD



文档

产品图纸

12 MODII HORZ DR CE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_5535512-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5535512-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_5535512-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本